

正誤表

「機械統計月報(1月分)」の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正します。

誤

正

品目名 Goods	生産(P)
	数量(千個) Quantity (10 ³ n)
電子回路基板	1,462,061千m ²
Electronic circuit boards	1000m ²
リジッドプリント配線板	949,256 "
Rigid printed wiring boards	
片面プリント配線板	156,517 "
Single-sided printed wiring boards	
両面プリント配線板	376,427 "
Double-sided printed wiring boards	
多層プリント配線板(4層)	190,569 "
Multi layer printed wiring boards(4layers)	
多層プリント配線板(6~8層)	87,168 "
Multi layer printed wiring boards(6~8layers)	
多層プリント配線板(10層以上)	11,739 "
Multi layer printed wiring boards(more than 10layers)	
ビルドアップ多層配線板	126,836 "
Build-up multi layer printed wiring boards	
フレキシブルプリント配線板	351,100 "
Flexible printed wiring boards	
片面フレキシブル配線板	116,803 "
Single-sided flexible printed wiring boards	
両面・多層フレキシブル配線板	234,297 "
Double-sided or Multilayer flexible printed wiring boards	
モジュール基板	161,705 "
Module boards	
リジッド系モジュール基板	44,551 "
Rigid-system module boards	
その他のモジュール基板	117,154 "
Other module boards	

品目名 Goods	生産(P)
	数量(千個) Quantity (10 ³ n)
電子回路基板	1,462千m ²
Electronic circuit boards	1000m ²
リジッドプリント配線板	949 "
Rigid printed wiring boards	
片面プリント配線板	157 "
Single-sided printed wiring boards	
両面プリント配線板	376 "
Double-sided printed wiring boards	
多層プリント配線板(4層)	191 "
Multi layer printed wiring boards(4layers)	
多層プリント配線板(6~8層)	87 "
Multi layer printed wiring boards(6~8layers)	
多層プリント配線板(10層以上)	12 "
Multi layer printed wiring boards(more than 10layers)	
ビルドアップ多層配線板	127 "
Build-up multi layer printed wiring boards	
フレキシブルプリント配線板	351 "
Flexible printed wiring boards	
片面フレキシブル配線板	117 "
Single-sided flexible printed wiring boards	
両面・多層フレキシブル配線板	234 "
Double-sided or Multilayer flexible printed wiring boards	
モジュール基板	162 "
Module boards	
リジッド系モジュール基板	45 "
Rigid-system module boards	
その他のモジュール基板	117 "
Other module boards	